



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2015 年第一季度自结财务报告

2015 年 4 月 21 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(21)日公告 2015 年第一季度自结财务报告。

2015 年第一季度财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 28.07 亿元，较前一年同期增加 68%，较前季增加 3%
- ◆ 本季合并毛利率为 37.9%，较前季增加 0.6 个百分点；
本季营业净利率 27.6%，较前季增加 2.7 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 7.74 亿元，较前一年同期增加 281%，较前季增加 14%
- ◆ 本季税后净利为新台币 6.18 亿元，较前一年同期增加 190%，较前季增加 11%；
每股盈余为新台币 0.83 元，前季为新台币 0.75 元

2015 年第二季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 预计 2015 第二季营收将在第一季高基期的基准上有二位数的成长。
- ◆ 预计 2015 第二季毛利率可望维持第一季的表现，主要归功于公司持续致力于产品多样化的成效。

管理者评论

“我们很高兴看到2015年第一季有超乎预期的淡季表现，第一季的营收较去年第四季成长3%，主要是因客户在淡季的需求持续强劲所致。

第一季毛利率进一步达到稳懋的历史新高点来到37.9%，主要来自于产品组合进一步优化及客户端的需求支撑产能利用率。第一季在Infra及Cellular相关的订单支撑之下，占总营收分别为15-20%及50-55%。而营业净利率也提升至高于上一季水平的27.6%，再度显现我们经营绩效的持续改善。

对于未来展望，我们维持第二季进入旺季的看法，预期营收将在第一季高基期的基准上有二位数的成长。我们也相信在公司持续致力于产品多样化策略的同时，第二季的毛利率可望维持第一季的表现。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体是领先全球的专业砷化镓晶圆代工服务公司。稳懋拥有超过15年的砷化镓晶圆代工经验，总部位于林口华亚科技园区，现有超过1,500名员工，并通过ISO9001/14001认证。稳懋拥有完整的技术团队，在微波无线宽带通讯领域中，提供全面的制程技术蓝图及制造能力。稳懋产品线可满足50 MHz至100 GHz内各种不同频带无线传输系统的应用，包含智能型手机、行动通讯基础设施、光纤通讯、有线电视(CATV)及车用市场等领域。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。